

产品名称	ME-274/HV-134
产品分类	单个半导体封装树脂 车载电装品 各种传感器用
主要用途	半导体模组 车载电装品
主要功能	耐热性 难燃性 耐冷热冲击 耐湿性

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	ME-274	HV-134
外观	目测	—	黑色液体	灰白色液体
比重	25℃	—	1.85	1.76
粘度	25℃	mPa·s	16,750	5,000
配比	重量比		100/100	
操作时间	25℃ 粘度2倍值	小时	8	
胶凝时间	100-140℃ 40g	分	40-7	
初期混合粘度	25℃	mPa·s	6,500	

标准固化条件 185℃-1小时

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
固化物比重	浮力法 25℃		1.83
硬度	JIS K-7215 25℃	邵氏D	93
热变形温度	JIS K-7191-3	℃	190
玻璃化温度	TMA法	℃	185
线膨胀系数	Tg以下	10 ⁻⁵ /℃	2.1
	Tg以上	10 ⁻⁵ /℃	7.1
弯曲强度	JIS K-6911	MPa	110
弯曲模量	JIS K-6911	MPa	9,000
拉伸强度	JIS K-6911	MPa	77
剪切粘接力	JIS K-6850 Al-Al	MPa	10
	JIS K-6850 Cu-Cu	MPa	6
固化收缩率		%	0.50
导热系数	快速导热测定仪	W/mk	0.50
比热	JIS K-7123 -25℃	J/g·deg	0.799
	25℃		0.902
	50℃		0.936
	100℃		1.050
	150℃		1.137
	200℃		1.250
绝缘破坏电压	JIS K-2110 25℃	kV/mm	17
	100℃		18
	150℃		18
体积电阻率	JIS K 6911 25℃	Ω-cm	6.4 x 10 ¹⁶
	JIS K 6911 煮沸2小时	Ω-cm	1.2 x 10 ¹⁶
介电常数	JIS K-6911 1KHz		3.8
	1MHz		3.7
介电损耗正切	JIS K-6911 1KHz		0.004
	1MHz		0.011
吸水率	JIS K 6911 煮沸2小时	wt%	0.1
难燃性	UL-94		取得V-0认证

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 东京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022